

Lötspitze SMT02 für PAD-Reinigung, Breite 16,8 mm für WSP 80/WP 80/WXP 120 - Weller SMT02

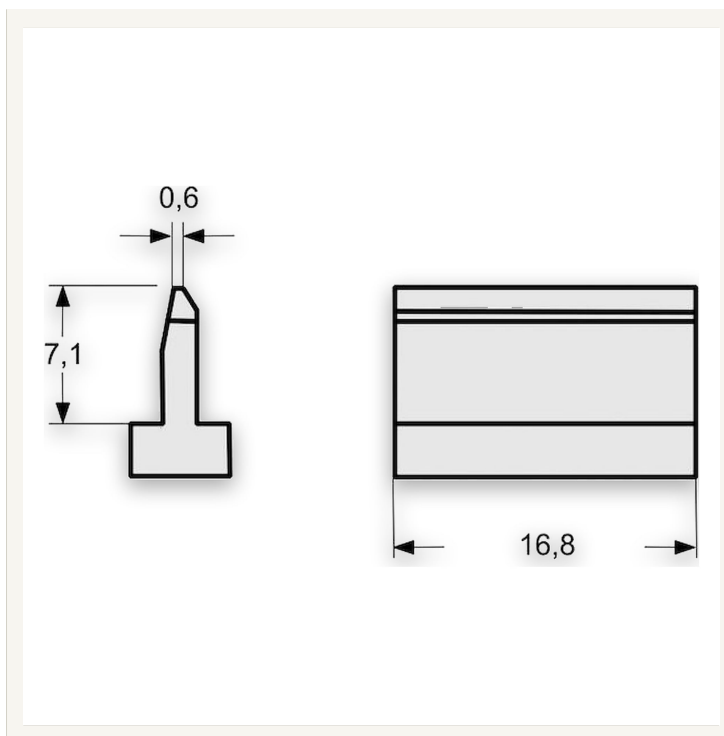
Artikel-Nr. WL22760

Hersteller Weller

Breite Lötspitze SMT02, 16,8 mm, für die PAD-Reinigung von Leiterplatten. Für die LötKolben Weller WSP 80, WP 80, WP 80IG, WP 120, WP 120IG und WXP 120.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Die SMT02 ist eine breite SMT-Lötspitze zur PAD-Reinigung von Leiterplatten. Mit 16,8 mm Breite entfernt sie Lotreste flächig von Lötflächen. Für WSP 80, WP 80 und WP 80IG, WP 120, WP 120IG sowie WXP 120 bitte die passende Spitzenhülse und Einschraubspitze M4 dazubestellen.

VORTEILE

- Breite 16,8 mm für flächige PAD-Reinigung
- SMT-Form für das Abziehen von Lotresten
- Für mehrere gängige Weller LötKolben geeignet

ANWENDUNGEN

Reinigung von Lötflächen (PADs) und Entfernen von Lotresten in Reparatur und Nacharbeit.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passend für WSP 80, WP 80, WP 80IG, WP 120, WP 120IG und WXP 120. Entsprechende Spitzenhülse und Einschraubspitze M4 separat bestellen.

Herkunft Deutschland, RoHS-konform.